

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)

NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

IEC STANDARD

Modification n° 1

Octobre 1976
à la

Amendment No. 1

October 1976
to

Publication 249-3
1973

Matériaux de base à recouvrement métallique pour circuits imprimés

Troisième partie: Matériaux spéciaux utilisés en association avec les circuits imprimés

Metal-clad base materials for printed circuits

Part 3: Special materials used in connection with printed circuits

Les projets de modifications furent discutés par le Comité d'Etudes N° 52 et furent diffusés en juin 1975, comme documents 52(Bureau Central)121 et 122, pour approbation suivant la Règle des Six Mois.

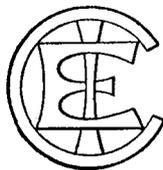
Les pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Allemagne	Pologne
Australie	Roumanie
Autriche	Royaume-Uni
Belgique	Suède
Danemark	Suisse
Etats-Unis d'Amérique	Turquie
Finlande	Union des Républiques
France	Socialistes Soviétiques
Italie	Yougoslavie
Pays-Bas	

The draft amendments were discussed by Technical Committee No. 52 and were circulated, as Documents 52(Central Office)121 and 122, for approval under the Six Months' Rule in June 1975.

The following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia	Romania
Austria	Sweden
Belgium	Switzerland
Denmark	Turkey
Finland	Union of Soviet
France	Socialist Republics
Germany	United Kingdom
Italy	United States of America
Netherlands	Yugoslavia
Poland	



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe
Genève, Suisse